



# Broadcom (AVGO.US)

## 2027년 AI 매출액 2배 이상 성장 가이드نس 제시

- 1Q26FY 실적 기대치 소폭 상회, 2Q26FY 가이드نس 역시 시장 컨센서스 크게 상회
- 2027년 AI 매출액 \$100B 달성에 대한 강한 자신감 표현
- 당분간 주가 상승세 이어지며, 메모리 업종 주가에도 긍정적 영향 줄 것으로 판단

### 1Q26FY 실적, 기대치 소폭 상회

Broadcom의 1Q26FY 실적이 매출액 \$19.3B(+7%QoQ, +29%YoY)와 EBITDA \$13.1B(+7%QoQ, +30%YoY)를 기록하며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 \$19.3B, EBITDA \$12.8B)를 소폭 상회했다. 주요 부문 중 AI 반도체 솔루션 매출액이 \$8.4B(+29%QoQ, +106%YoY)를 기록하며 성장률이 가속화됐으며, 2Q26FY에도 큰 폭의 성장세가 이어질 전망이다. 다만, 매출총이익률은 AI 솔루션 제품의 매출 비중 증가로 인해 지난 분기 대비 소폭 하락했다. Non-AI 반도체 부문은 계절적 성수기 영향이 반영됐지만, 아직까지 업황의 회복 움직임이 크지는 않다.

### 2Q26FY 가이드نس, 시장 컨센서스 크게 상회

2Q26FY 가이드نس는 매출액 \$22.0B(+14%QoQ, +47%YoY)와 EBITDA \$15.0B(+14%QoQ, +50%YoY)로 제시되며, 시장 컨센서스(매출액 \$20.5B, EBITDA \$13.6B)를 크게 상회했다. 특히 AI 반도체 솔루션 매출액 가이드نس가 \$10.7B(+27%QoQ, +143%YoY)로 제시되며 시장 컨센서스를 크게 상회했으며, 나머지 Non-AI 반도체와 소프트웨어 부문의 실적 가이드نس는 전 분기 수준을 기록할 것으로 제시됐다.

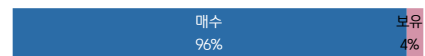
### 2027년 AI 매출액 2배 이상의 성장 가이드نس 제시

지난 분기 컨퍼런스 콜에서 AI 반도체의 backlog 가 총 \$73B에 이른다고 언급했던 Broadcom은 이제 2027년 AI 반도체 매출액이 2배 이상 급증할 것이라고 수차례 강조하는 모습을 보였다. 또한 2028년까지 필요한 부품들을 이미 확보했기 때문에, 2027년 \$100B 이상의 AI 매출액 달성이 가능할 것이라는 자신감도 보였다. AI의 투자 주체인 미국 빅테크 기업들의 ROI 및 OFCF에 대한 우려에 대한 명확한 답을 제시하지는 못했지만, AI 장기 수요에 대한 고객들의 의지는 확인할 수 있었다. AI 부문의 강력한 성장에 기반한 주가 상승이 이어지며, 메모리 업종의 주가 흐름에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단한다.

### ▶ 현재주가 / 목표주가 컨센서스

현재주가('26.03.05): \$332.74  
 목표주가 컨센서스: \$461.65

### ▶ 투자 의견 컨센서스



### Stock Data

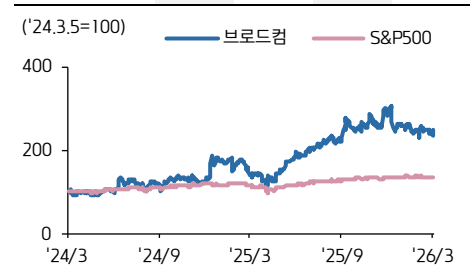
산업분류	반도체 & 반도체 장비
S&P 500 (3/5)	6,830.71
현재주가/목표주가	332.74 / 461.65
52주 최고/최저 (\$)	414.61 / 138.10
시가총액 (백만\$)	1,578
유통주식 수 (백만)	4,642
일평균거래량 (3M)	30,806,351

### Earnings & Valuation

(백만 \$)	FY24	FY25	FY26E	FY27E
매출액	51,574	63,887	101,455	149,058
영업이익	30,736	41,997	65,396	96,803
OPM(%)	59.6	65.7	64.5	64.9
순이익	23,733	33,728	52,982	78,880
EPS	4.9	6.8	10.7	16.1
증가율(%)	15.3	40.0	56.5	51.0
PER(배)	101.5	75.4	29.8	19.7
PBR(배)	11.7	21.6	13.9	9.9
ROE(%)	51.8	45.3	48.8	50.5
배당수익률(%)	1.2	0.6	0.8	1.0

### Performance & Price Trend

주가수익률 (%)	YTD	1M	6M	12M
절대	-8.3	3.1	3.7	69.4
S&P Index	0.4	-0.2	5.7	18.9



자료: 데이터 스트림 컨센서스, 키움증권 리서치센터

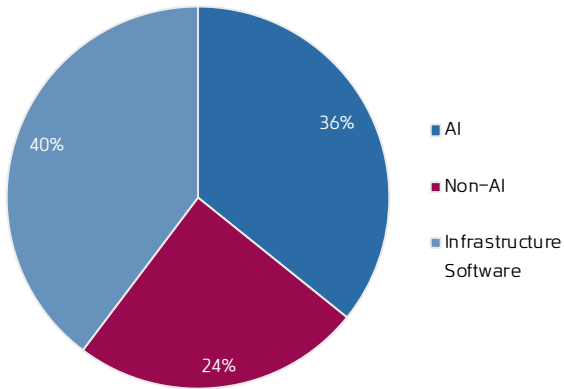
Broadcom 실적 추이 및 전망 (단위: 백만달러)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
<b>매출액</b>	<b>15,004</b>	<b>15,952</b>	<b>18,015</b>	<b>19,311</b>	<b>20,534</b>	<b>27,259</b>	<b>30,837</b>	<b>31,942</b>	<b>68,282</b>	<b>110,573</b>	<b>145,681</b>
%QoQ/%YoY	1%	6%	13%	7%	6%	33%	13%	4%	25%	62%	32%
<b>Semiconductor Solutions</b>	<b>8,408</b>	<b>9,166</b>	<b>11,072</b>	<b>12,515</b>	<b>13,111</b>	<b>20,016</b>	<b>22,749</b>	<b>24,175</b>	<b>41,161</b>	<b>80,051</b>	<b>110,827</b>
%QoQ/%YoY	2%	9%	21%	13%	5%	53%	14%	6%	33%	94%	38%
AI	4,400	5,200	6,438	8,400	9,229	16,188	18,755	19,668	24,438	63,841	92,787
%QoQ/%YoY	7%	18%	24%	29%	10%	75%	16%	5%	N/A	161%	45%
Non-AI	4,008	3,966	4,634	4,115	3,882	3,828	3,994	4,507	16,723	16,210	18,040
%QoQ/%YoY	-3%	-1%	17%	-11%	-6%	-1%	4%	13%	N/A	-3%	11%
<b>Infrastructure Software</b>	<b>6,596</b>	<b>6,786</b>	<b>6,943</b>	<b>6,796</b>	<b>7,215</b>	<b>7,604</b>	<b>7,910</b>	<b>7,971</b>	<b>27,121</b>	<b>30,700</b>	<b>33,184</b>
%QoQ/%YoY	-2%	3%	2%	-2%	6%	5%	4%	1%	15%	13%	8%
매출원가	3,093	3,453	3,976	4,443	4,805	7,332	8,751	8,780	14,965	29,667	43,581
매출원가율	21%	22%	22%	23%	23%	27%	28%	27%	22%	27%	30%
<b>매출총이익</b>	<b>11,911</b>	<b>12,499</b>	<b>14,039</b>	<b>14,868</b>	<b>15,729</b>	<b>19,928</b>	<b>22,086</b>	<b>23,163</b>	<b>53,317</b>	<b>80,906</b>	<b>102,101</b>
영업비용	594	567	593	524	623	644	659	658	2,278	2,584	2,854
<b>영업이익</b>	<b>9,793</b>	<b>10,455</b>	<b>11,921</b>	<b>12,826</b>	<b>13,475</b>	<b>17,429</b>	<b>19,688</b>	<b>20,758</b>	<b>44,995</b>	<b>71,351</b>	<b>93,748</b>
%QoQ/%YoY	0%	7%	14%	8%	5%	29%	13%	5%	33%	59%	31%
영업이익률	65%	66%	66%	66%	66%	64%	64%	65%	66%	65%	64%
법인세차감전순이익	9,055	9,772	11,296	12,198	12,793	16,744	18,998	19,980	42,321	68,516	91,606
법인세비용	2319	1368	1582	2013	2,044	2,654	2,942	3,128	7,282	10,767	14,999
<b>당기순이익</b>	<b>6,736</b>	<b>8,404</b>	<b>9,714</b>	<b>10,185</b>	<b>10,749</b>	<b>14,091</b>	<b>16,056</b>	<b>16,852</b>	<b>35,039</b>	<b>57,748</b>	<b>76,607</b>
당기순이익률	45%	53%	54%	53%	52%	52%	52%	53%	51%	52%	53%
<b>CapEx</b>	<b>144</b>	<b>142</b>	<b>237</b>	<b>250</b>	<b>232</b>	<b>262</b>	<b>279</b>	<b>380</b>	<b>773</b>	<b>1,153</b>	<b>1,863</b>
%QoQ/%YoY	44%	-1%	67%	5%	-7%	13%	6%	36%	47%	49%	62%
<b>감가상각비</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>166</b>	<b>174</b>	<b>183</b>	<b>582</b>	<b>682</b>	<b>758</b>
%QoQ/%YoY	0%	0%	4%	1%	6%	4%	5%	5%	-2%	17%	11%

주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2026/3/4). 실적은 Non-GAAP, CY 기준 (회계 기준 결산일은 10/31일)

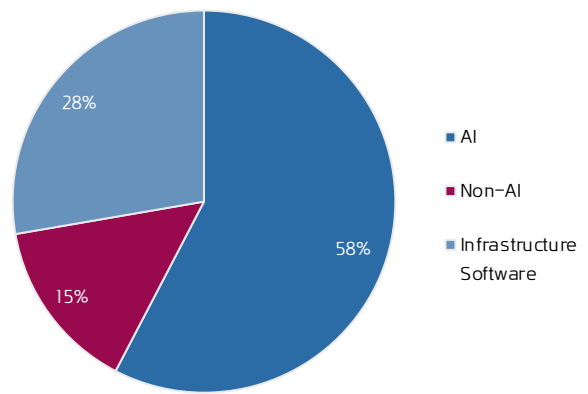
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2025CY Broadcom 매출액 비중



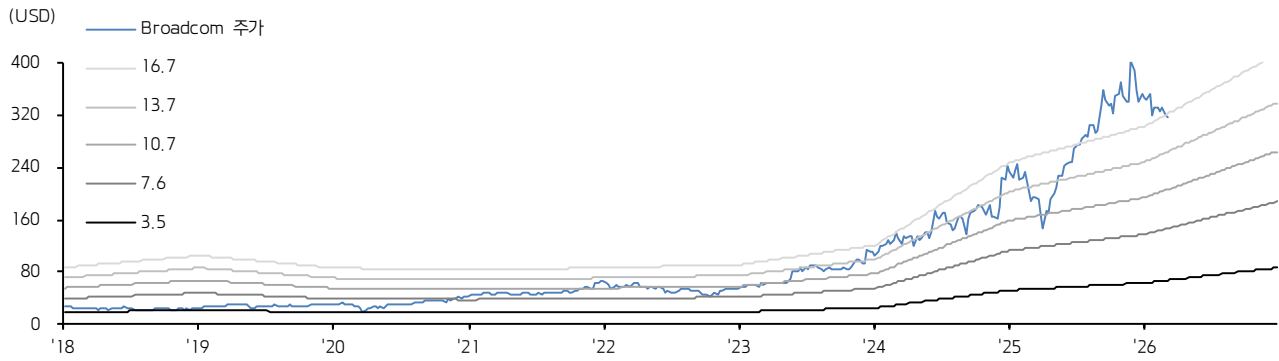
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2026CY Broadcom 매출액 비중 전망



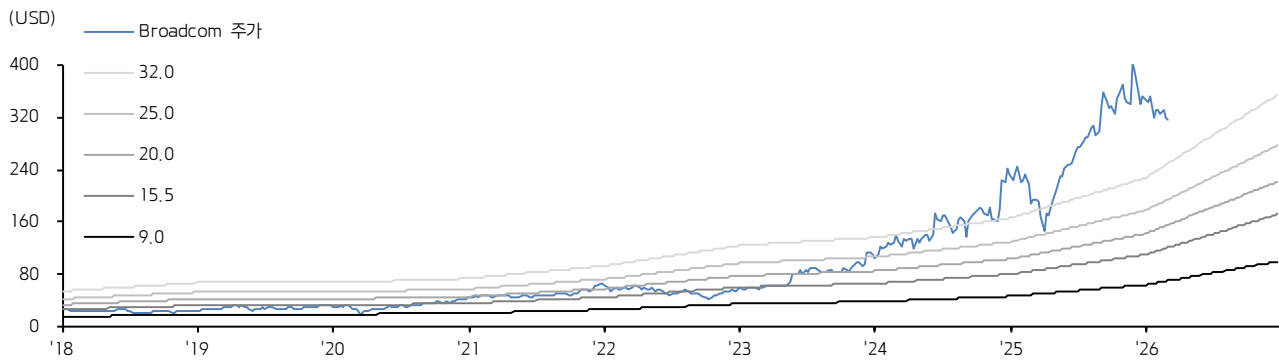
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Broadcom 12개월 Trailing P/B Chart



주: 3/4 증가 기준  
자료: 키움증권 리서치센터

Broadcom 12개월 Trailing P/E Chart



주: 3/4 증가 기준  
자료: 키움증권 리서치센터

글로벌 Tech 기업 추가 및 Valuation

(십억달러, 백, %)		Mkt Cap	ID	%CHG			P/E		P/B		EV/EBITDA		Rev		OP		EBITDA		ROE		
				5D	1M	3M	6M	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E
Memory	Micron	451.1	5.6	-6.6	5.6	76.8	222.7	9.5	8.2	4.1	2.7	6.1	4.8	90.3	105.6	56.6	65.3	69.8	80.6	47.7	39.3
	Sandisk	91.9	6.0	-5.3	2.5	180.8	858.5	7.9	7.1	4.0	2.5	5.7	4.9	23.4	26.8	14.1	15.9	14.5	15.4	48.4	41.0
	Kioxia	66.7	-4.7	-10.3	-1.5	104.1	527.9	5.6	4.4	4.2	2.3	3.5	2.3	24.8	32.9	13.5	18.9	15.8	21.5	77.8	69.5
	Seagate	81.8	4.9	-11.1	-10.4	41.2	103.8	22.9	16.0	34.3	12.8	16.5	11.5	12.7	15.8	4.8	6.5	5.0	6.9	232.7	99.9
	Western Digital	88.6	4.3	-10.2	-3.0	62.3	188.8	23.5	15.9	7.6	5.7	14.7	10.2	13.9	17.3	5.3	7.4	5.8	7.9	45.8	45.4
	Nanya	22.9	-8.6	-21.3	-14.7	53.3	342.5	7.5	6.9	2.6	1.9	4.7	3.8	6.0	6.8	3.7	4.1	4.0	4.5	39.5	32.1
Logic	Intel	227.7	5.8	-2.8	-6.2	12.5	85.2	88.0	46.0	1.8	1.8	15.7	12.1	53.8	57.4	4.0	7.2	15.7	18.1	1.4	3.4
	Nvidia	4,447.9	1.7	-6.4	5.1	-0.2	6.6	23.0	17.3	15.7	9.9	17.7	12.9	354.3	466.5	235.6	310.7	244.5	324.1	81.0	64.1
	AMD	329.5	5.8	-4.2	0.9	-6.4	24.9	30.1	18.8	4.7	4.2	24.7	15.1	46.8	65.6	12.6	20.7	13.0	20.9	12.8	18.4
	<b>Broadcom</b>	<b>1,503.7</b>	<b>1.2</b>	<b>-4.4</b>	<b>3.1</b>	<b>-16.7</b>	<b>3.7</b>	<b>28.4</b>	<b>20.9</b>	<b>12.8</b>	<b>8.9</b>	<b>21.4</b>	<b>15.7</b>	<b>106.1</b>	<b>143.0</b>	<b>68.6</b>	<b>92.2</b>	<b>70.7</b>	<b>93.5</b>	<b>49.1</b>	<b>48.4</b>
	Marvell	68.0	0.8	-3.5	5.9	-20.5	21.8	23.3	17.0	4.4	4.0	18.3	13.7	9.8	12.7	3.5	4.7	3.7	4.9	14.2	15.0
	Qualcomm	148.9	1.0	-4.3	-6.3	-20.0	-12.6	13.3	12.2	6.6	6.4	10.4	10.1	42.6	44.6	13.1	14.0	14.5	14.6	48.9	48.7
	Arm	131.8	2.0	-5.8	18.3	-11.7	-8.4	62.5	47.8	13.1	10.2	49.9	36.9	5.6	6.8	2.4	3.2	2.6	3.4	19.0	20.1
	Skyworks	8.5	-3.2	-5.9	-4.6	-18.4	-24.6	12.4	10.8	1.6	1.7	7.5	6.5	3.7	4.0	0.7	0.9	1.1	1.3	8.8	9.6
	TI	183.7	-0.1	-5.4	-9.2	12.4	8.1	31.3	25.9	11.0	10.7	20.4	17.4	19.5	21.5	7.1	8.4	9.4	11.0	35.3	42.0
	ADI	166.7	0.7	-5.3	6.6	23.2	38.8	28.9	25.6	4.8	4.5	21.9	20.4	14.3	15.6	6.8	7.6	7.8	8.3	15.3	17.0
	NXP	54.7	0.5	-8.0	-4.6	-4.3	-4.0	15.6	12.9	4.7	4.2	11.4	9.8	13.6	14.9	4.7	5.5	5.5	6.2	33.5	36.3
	STMicro	30.4	5.4	-3.6	13.6	29.9	26.0	28.4	16.9	1.6	1.5	8.9	6.5	13.3	14.8	1.1	2.0	3.1	4.1	5.7	9.3
	Microchip	37.8	-2.1	-7.4	-10.6	8.0	8.5	28.7	20.3	5.9	5.6	20.3	15.9	5.5	6.4	1.8	2.4	2.2	2.7	20.3	26.9
	On Semi	24.6	-1.4	-10.3	0.8	14.1	30.1	21.4	15.5	3.3	2.9	13.1	10.7	6.3	6.9	1.3	1.8	1.9	2.3	14.6	20.7
	Silicon Motion	4.2	2.4	-14.5	-4.7	34.4	50.7	21.3	16.1	4.2	3.4	14.4	N/A	1.3	1.4	0.2	0.3	0.3	0.4	21.4	26.8
Mediatek	87.0	-5.2	-5.8	-2.8	20.7	19.9	26.6	18.0	6.2	5.4	19.5	12.7	20.5	27.5	3.3	5.1	4.1	6.2	25.1	34.7	
Renesas	31.3	-3.7	-11.0	-5.1	26.8	57.9	12.1	11.1	1.8	1.6	11.2	9.7	9.5	10.2	1.8	2.1	3.1	3.4	12.2	11.3	
Novatek	7.1	-2.2	-3.6	2.8	-4.1	-15.4	14.0	12.8	3.2	3.1	9.4	8.2	3.2	3.4	0.6	0.6	0.6	0.7	23.8	25.7	
Foundry	TSMC	1,853.9	1.2	-7.8	9.7	22.0	52.0	25.4	18.8	8.3	6.2	15.7	12.7	159.8	197.9	86.4	106.3	112.9	138.2	36.0	34.3
	SMIC	78.0	-2.1	-12.3	-9.2	-12.2	4.3	61.7	45.6	2.7	2.6	16.8	14.0	11.2	13.1	1.3	1.7	5.8	7.0	4.5	5.5
	UMC	24.9	-0.2	-6.4	-0.7	25.5	43.6	17.5	14.2	1.9	1.8	N/A	N/A	8.3	9.1	1.6	2.0	3.7	4.0	11.1	12.5
	GFS	26.4	0.7	-2.6	15.7	26.6	42.7	26.2	20.3	2.1	1.9	9.6	7.9	7.2	7.9	1.2	1.5	2.5	2.9	8.0	9.8
	VIS	6.8	-5.7	-15.6	2.2	25.7	26.5	23.7	21.5	3.1	2.8	14.0	12.2	1.7	2.1	0.3	0.4	0.6	0.8	13.6	14.6
Packaging	ASE	49.1	-0.9	-12.0	16.4	45.8	114.4	25.1	18.3	N/A	N/A	N/A	N/A	24.0	27.9	2.6	3.6	5.1	6.4	N/A	N/A
	Amkor	11.3	2.6	-10.1	4.3	6.0	88.4	27.1	20.0	2.2	2.0	9.5	7.5	7.4	8.2	0.6	0.7	1.3	1.6	8.7	11.0
	Agilent	34.1	1.3	-3.4	-9.4	-18.7	-6.2	19.8	18.1	4.3	3.8	15.8	14.3	7.5	7.9	2.0	2.2	2.2	2.4	22.6	21.8
	Chipbond	1.2	-3.2	-8.1	-4.7	-3.2	-4.8	11.5	11.9	0.8	0.8	5.9	5.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2	6.7	6.7
	Equipment	ASML	543.2	2.8	-8.3	4.5	26.1	85.7	40.9	31.7	19.4	15.2	32.1	25.3	43.6	51.2	15.6	19.9	16.5	20.8	50.5
AMAT	283.9	1.8	-9.4	20.2	32.8	126.1	30.7	24.7	11.2	9.7	25.1	20.3	32.9	38.7	10.4	12.8	11.1	13.8	38.0	39.7	
LAM Research	278.5	2.8	-10.6	6.3	42.0	122.1	36.1	28.8	19.5	14.2	29.7	23.9	25.4	29.9	8.9	11.0	9.3	11.4	63.8	63.2	
TEL	122.2	-4.5	-12.0	1.8	22.8	101.0	27.2	23.8	7.9	6.9	21.3	16.5	17.8	19.5	4.8	5.8	5.6	7.1	28.4	30.2	
KLA	193.5	2.4	-4.6	12.9	22.2	69.0	35.6	29.1	25.5	19.2	28.8	23.7	14.6	17.0	6.4	7.7	6.7	8.1	85.4	78.4	
AMEC	30.2	-0.2	-9.9	-6.8	21.5	66.4	64.0	47.0	8.3	7.1	57.3	42.3	2.4	3.0	0.5	0.6	0.5	0.7	13.5	15.8	
Naura	47.2	0.6	-9.5	-4.5	-0.4	25.6	34.0	26.9	6.9	5.5	27.0	21.2	7.2	8.9	1.5	1.9	1.7	2.2	21.1	22.0	
Materials	Linde	231.4	-0.6	-0.4	7.0	24.2	6.0	28.0	25.6	5.8	5.5	18.0	16.9	35.6	37.3	10.7	11.5	14.1	15.1	20.8	21.6
	Air Liquid	116.2	-0.8	-3.3	2.2	5.6	-2.2	24.3	22.0	3.4	3.2	12.6	11.5	32.9	34.5	7.2	7.9	10.3	11.1	15.0	15.4
	Air Products	61.1	0.4	-2.2	-4.3	4.8	-5.4	20.6	19.2	3.5	3.2	14.5	13.7	12.8	13.6	3.2	3.5	5.6	5.9	17.9	17.8
	Merck KGaA	62.3	1.4	-2.2	-0.6	3.1	13.4	15.3	14.0	1.6	1.5	9.8	8.9	25.0	26.2	4.7	5.2	7.1	7.6	9.7	10.5
	ADEKA	2.8	-6.7	-8.9	-12.6	17.9	25.1	18.7	17.0	1.3	1.2	10.2	11.6	2.8	2.3	0.3	0.3	0.3	0.3	8.8	9.2
	Resonac	13.8	-6.2	-1.0	33.6	89.3	198.2	26.1	20.3	2.9	2.6	12.7	10.7	8.7	8.6	0.8	1.0	1.4	1.6	11.6	13.6
	Siltronic	1.9	0.4	-2.3	11.4	8.6	61.9	N/A	N/A	0.9	1.0	9.5	7.0	1.6	1.8	-0.2	-0.1	0.4	0.5	-10.6	-7.0
Sumco	3.6	-7.2	-3.3	-0.2	16.1	26.1	N/A	24.9	1.0	1.0	6.6	5.2	2.7	2.9	-0.1	0.2	0.8	1.0	-2.7	3.6	
Server	Dell	99.0	1.3	19.1	20.5	5.8	16.1	11.6	10.3	N/A	471.1	8.1	7.6	138.4	149.6	11.8	12.8	14.4	15.1	-431.6	-234.0
	HPE	28.6	-0.4	4.5	-7.3	-5.9	-7.0	9.1	7.8	1.2	1.1	6.0	5.2	41.3	43.3	4.7	5.3	7.2	7.9	13.3	14.4
	Lenovo	14.7	-1.4	-3.5	-0.8	-7.9	-16.0	10.8	9.5	2.0	1.7	3.7	3.0	85.9	93.6	2.8	3.0	3.9	4.4	24.7	24.3
	Quanta	34.2	-4.6	-1.1	2.9	-5.5	8.7	12.7	10.9	4.3	3.7	10.0	8.4	94.8	112.9	3.4	4.0	3.8	4.5	34.8	35.9
	Inspur	12.4	-0.7	-6.8	-2.2	-4.9	-3.1	22.9	18.2	3.3	2.8	20.9	17.3	29.0	35.3	0.6	0.7	0.6	0.8	14.6	15.9
	Wiwynn	22.9	-5.7	2.0	8.3	-16.5	29.3	11.9	9.6	5.0	3.6	8.4	6.8	41.4	56.5	2.5	3.2	2.7	3.3	44.3	42.0
	Inventec	4.6	-6.1	-10.5	-8.6	-14.5	-3.5	14.0	13.0	2.0	2.2	10.5	9.5	24.1	26.0	0.5	0.5	0.6	0.7	13.8	14.9
	Mitac	3.3	2.4	-3.1	1.2	-16.6	-7.0	10.1	7.7	1.3	N/A	N/A	N/A	5.7	8.2	0.3	0.5	0.4	0.5	13.8	16.7
CSPs	Amazon	2,327.5	3.9	2.9	-6.9	-5.4	-8.0	23.7	20.1	4.5	3.6	11.4	9.3	805.7	899.9	98.6	121.4	207.9	256.3	18.7	18.3

Broadcom 관련 용어

용어	이미지	설명
GPU		컴퓨터 그래픽 처리 장치로, 수천 개의 작은 코어로 병렬 처리를 수행해 AI 가속기로 활용
XPU		범용 GPU와 달리 특정 워크로드에 적합한 아키텍처로 설계된 연산 장치
TPU		Google이 AI 학습 및 추론을 위해 자체 설계한 AI 가속기
Ironwood		Google의 최신 7세대 TPU
Networking Switch		네트워크 단위들을 연결하는 통신 장비
Tomahawk 6		Broadcom이 개발한 세계 최초의 102.4Tbps 이더넷 스위치 칩
Ethernet		컴퓨터와 부품들을 유선으로 연결하여 데이터를 주고받는 네트워크 기술 표준
DSP		AI, 데이터센터 등 고대역폭 광통신 연결을 위한 디지털 신호 처리 칩
VMware		Broadcom이 지원하는 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어 제품
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)		공급업체가 설계부터 제조까지 외주로 공정을 관리하는 방식
COT (Customer Owned tooling)		고객사가 직접 설계 데이터를 제공하고 공정 전 과정을 관리하는 방식
Rack		서버나 통신 시스템을 구성하는 장비들을 탑재할 수 있는 규격 제품
CoWoS (Chip on Wafer on Substrate)		2개 이상의 칩을 웨이퍼 상에서 연결해 기판에 올리는 TSMC의 고급 2.5D 반도체 패키징 기술
Photonic Fabric		Celestial 시가 개발한 광 인터커넥트 기술
Pluggable Optics		네트워킹 장비에 삽입되어 전기 신호를 광섬유 전송을 위한 광자로 변환하는 플러그형 광학 장치
Silicon Photonics		실리콘 칩 위에 광자가 흐르는 통로를 만들어 전기 대신 빛으로 데이터를 전송하는 기술
Scale-up		기존의 서버를 보다 높은 사양으로 업그레이드하는 방법
Scale-out		기존의 서버를 추가로 확장하여 랙 단위로 연결해 증설하는 방법
Scale-across		기존의 데이터센터들을 연결하여 연산 용량을 늘리는 방법

자료: NVIDIA, Google, Broadcom, 키움증권 리서치센터

#### Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- "브로드컴" 종목은 3월 3일 해외관심종목에 언급된 바 있습니다.

#### 고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.